(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平11-179646

(43)公開日 平成11年(1999)7月6日

(51) Int.Cl.6

識別記号

FΙ

B 2 4 B 29/00

E

B 2 4 B 29/00 G 1 1 B 23/50

G11B 23/50

С

審査請求 未請求 請求項の数9 FD (全 10 頁)

(21)出願番号

(22)出顧日

特願平9-365029

平成9年(1997)12月19日

(71)出願人 000107745

スピードファム株式会社

神奈川県綾瀬市早川2647

(72)

(72)発明者 屋鋪 博

神奈川県綾瀬市早川2647 スピードファム

株式会社内

(72)発明者 井上 裕介

神奈川県綾瀬市早川2647 スピードファム

株式会社内

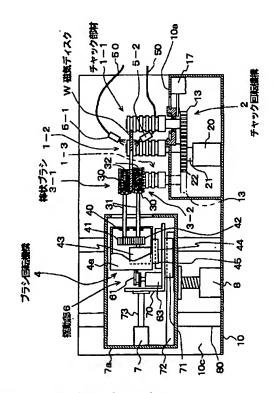
(74)代理人 弁理士 塚原 孝和

(54) 【発明の名称】 洗浄装置

(57)【要約】

【課題】 ワークを長時間高速回転させることができると共に、特別な機構を設けることなく簡単な構造でワークの外、内周面を洗浄することができ、しかも、ワークの半径方向の傷の発生を回避することができる洗浄装置を提供する。

【解決手段】 磁気ディスクWの外周縁部をチャックしたチャック部材1-1~1-3をチャック回転機構2で駆動回転させると共に、棒状ブラシ3-1,3-2をブラシ回転機構4で回転させながらブラシ回転機構4の揺動部6で磁気ディスクWの半径方向に揺動させる。具体的には、チャック部材1-1~1-3のローラ12を発泡ウレタンで形成し、ローラ12の表面に複数の周溝14を凹設した。また、棒状ブラシ3-1,3-2は、多数のイボ30を有したスポンジ32を軸31先端部に取り付けることで形成した。そして、揺動部6により、先端部側のイボ30が磁気ディスクWの外周面側にはみ出すように、後端部側のイボ30が磁気ディスクWの外周面側にはみ出すようにスポンジ32を揺動させる。



10

【特許請求の範囲】

【請求項1】 円盤状のワークの周縁部をチャックする 3以上のチャック部材と、少なくとも1以上の上記チャ ック部材を回転させるチャック回転機構と、上記ワーク の半径方向を向くようにワーク表面に接触した状態で配 される棒状ブラシと、上記棒状ブラシをその軸周りで回 転させるブラシ回転機構とを具備する洗浄装置におい て、

上記各チャック部材を高耐摩耗性及び高摩擦係数を有す る素材で形成すると共に、このチャック部材の表面に、 上記ワークの周縁部を嵌合させる周溝を凹設した、 ことを特徴とする洗浄装置。

【請求項2】 請求項1に記載の洗浄装置において、 上記周溝を各チャック部材の長さ方向に複数設けた、 ことを特徴とする洗浄装置。

【請求項3】 請求項1又は請求項2に記載の洗浄装置 において、

上記各チャック部材を、発泡ウレタンで形成した、 ことを特徴とする洗浄装置。

載の洗浄装置において、

上記チャック回転機構は、全てのチャック部材を回転さ せるものである、

ことを特徴とする洗浄装置。

【請求項5】 請求項1ないし請求項4のいずれかに記 載の洗浄装置において、

上記棒状ブラシは、その表面に弾性素材で形成された多 数の凸部を有する、

ことを特徴とする洗浄装置。

【請求項6】 請求項1ないし請求項4のいずれかに記 30 載の洗浄装置において、

上記棒状ブラシは、植毛ブラシである、

ことを特徴とする洗浄装置。

【請求項7】 請求項5又は請求項6に記載の洗浄装置 において、

上記ブラシ回転機構は、上記棒状ブラシを軸周りに回転 させると共に、棒状ブラシの一部が少なくともワークの 外周面側にはみ出るように棒状ブラシを揺動させるもの である、

ことを特徴とする洗浄装置。

【請求項8】 請求項7に記載の洗浄装置において、 上記棒状ブラシのワークに対する接触点がワークの略周 方向に軌跡を描くように、棒状ブラシの揺動速度を上記 ワークの回転速度よりも遅く設定した、

ことを特徴とする洗浄装置。

【請求項9】 請求項7又は請求項8に記載の洗浄装置 において、

上記ワークは、ドーナツ状の円盤体であり、

上記ブラシ回転機構は、棒状ブラシの後端部がワークの

の内周面側にはみ出るように棒状ブラシを揺動させるも のである、

ことを特徴とする洗浄装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、磁気ディスク等 の円盤状のワークの両面及び周面を洗浄するための洗浄 装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】図16は、従来の洗浄装置の一例を示す 平面図であり、図17は図16の矢視A-A断面図であ る。この洗浄装置は、特開昭62-84971号公報記 載の技術に類似する装置であり、ワークWの外周縁部を 3つのチャック100で保持し、スポンジ製の洗浄パッ ド110、111でワークWの両面を洗浄すると共に、 棒状ブラシ120、121でワークWの外周面と内周面 とを洗浄する構成となっている。

【0003】具体的には、図18の実線で示すように、 各チャック100は軸101に回転自在に取り付けられ 【請求項4】 請求項1ないし請求項3のいずれかに記 20 たローラ102を有し、このローラ102の溝102a でワークWの外周縁部を保持している。また、洗浄パッ ド110、111は、ワークWの両面を挟持した状態で 駆動回転し、棒状ブラシ120,121は、ワークWの 外周面、内周面に接触した状態で回転しながら上下方向 に揺動する。かかる構成により、洗浄パッド110,1 11を駆動回転すると、ワークWが連れ回りすると共 に、各ローラ102がワークWの回転を許すように軸1 01の周りで従動回転し、図示しない洗浄水をワークW に噴射することで、ワークWの両面が洗浄パッド11 0,111によって洗浄される。一方、ワークWの外、 内周面は棒状プラシ120,121の回転及び揺動によ って洗浄され、ワークWの全面がこれら洗浄パッド11 0,111及び棒状ブラシ120,121によって洗浄 されることとなる。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかし、上記した従来 の洗浄装置では、次のような問題がある。ワークWを洗 浄パッド110,111の回転によって連れ回りさせる ため、ワークWの回転速度が非常に遅い。このため、洗 40 浄を完了するまでに長時間を要し、作業効率が非常に悪 61.

【0005】また、ローラ102の溝102aでワーク Wの外周縁部を保持する構造であるので、図18の破線 で示すように、溝102aが短時間で摩耗し、ワークW が傾いて動かなくなる。この結果、洗浄装置を止めてロ ーラ102を頻繁に交換しなければならず、洗浄装置の 稼働率を低下させる原因となっていた。

【0006】また、ワークWの外、内周面を洗浄するた めに、図示しない駆動機構によって回転及び揺動させる 外周面側にはみ出し、且つ棒状ブラシの先端部がワーク 50 棒状ブラシ120,121を特別設ける必要があり、装 置の大型化とコストアップを招いていた。

【0007】さらに、洗浄パッド110,111がワー クWの面に対して水平に回転しているので、洗浄パッド 110,111の回転力がワークWの周方向だけでなく 半径方向にも働くこととなり、研磨液内の砥粒等によっ て半径方向の傷がワークWの半径方向に付くこととな る。すなわち、ワークWが磁気ディスクの場合には、図 19に示すように、幅bのトラックTの長さ方向にビッ トエリアBが連続的に形成される。このようなトラック Tに傷が付くとビットエラーを起こし、信号再生に支障 10 をきたすこととなる。しかし、トラックTの長さ方向即 ちワークWの周方向の傷Cの幅aがトラック幅bの1/ 4より小さければビットエラーとならず、トラック幅b の1/4の幅の傷は許容できる。研磨液の砥粒等の粒径 は非常に小さく、砥粒等による傷Cの幅aはトラック幅 bの1/4よりも小さい。このため、ワークWの周方向 への傷が洗浄時に生じても、さほど問題とならない。し かし、これに対して、破線で示すように、傷Cがワーク Wの半径方向に付くと、幅の非常に小さいビットエリア Bの大半に及ぶこととなり、ビットエラーが生じること 20 となる。したがって、上記従来の洗浄装置のように、ワ ークWの半径方向にも傷が付いてしまう洗浄技術では、 洗浄後の磁気ディスクなどにビットエラーが多発する。 特に、高密度磁気ディスクの洗浄において、このビット エラーが顕著となり、使いものにならなくなるおそれが あった。

【0008】ところで、従来の洗浄装置の中には、特開 平9-69502号公報記載の洗浄装置のように、チャック100の1つを駆動回転してワークWを高速回転させることにより、洗浄作業効率を上げることができるも 30 のがあるが、このような装置においても、駆動回転するチャック100のローラ102が摩耗すると、ローラ102とワークWとの接触部分の摩擦係数が減少し、ローラ102が空回りしてワークWが回転しなくなるおそれがある。

【0009】この発明は上述した課題を解決するためになされたもので、ワークWを長時間高速回転させることができると共に、特別な機構を設けることなく簡単な構造でワークの外、内周面を洗浄することができ、しかも、ワークの半径方向の傷の発生を回避することができる洗浄装置を提供することを目的とするものである。【0010】

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため かる構成によいに、請求項1の発明は、円盤状のワークの周縁部をチャックする3以上のチャック部材と、少なくとも1以上の 洗浄する。まずヤック部材を回転させるチャック回転機構と、ワーク の発明は、記される棒状ブラシと、棒状ブラシをその軸周りで回転さ 成とした。かせるブラシ回転機構と、を具備する洗浄装置において、 転しながら、各チャック部材を高耐摩耗性及び高摩擦係数を有する素 50 に洗浄する。

4

材で形成すると共に、このチャック部材の表面に、ワー クの周縁部を嵌合させる周溝を凹設した構成としてあ る.かかる構成により、チャック回転機構を用いて少な くとも1以上のチャック部材を回転させると、3以上の チャック部材の周溝に周縁部が嵌合されたワークが回転 する。この状態で、ブラシ回転機構を用いて棒状ブラシ をその軸周りに回転させることで、ワーク表面を洗浄す ることができる。そして、チャック回転機構によりチャ ック部材の回転数を上げることで、ワークを高速回転さ せることができる。このとき、チャック部材が高摩擦係 数を有した素材で形成されているので、ワークが周溝内 で滑ることなく、チャック部材の回転がワークに確実に 伝達される。また、チャック部材が高耐摩耗性を有して いるので、ワーク周縁部と接触しているチャック部材の 周溝の単位時間当たりの摩耗量が非常に少ない。さら に、ワークの半径方向を向いてワーク表面に接触してい る棒状ブラシがその軸周りで回転するので、ワークの半 径方向に傷が付くことはない。

【0011】しかし、高耐摩耗性素材のチャック部材においてもいずれ摩耗するおそれがある。そこで、請求項2の発明は、請求項1に記載の洗浄装置において、周溝を各チャック部材の長さ方向に複数設けた構成としてある。かかる構成により、チャック部材の使用中の周溝が所定量だけ摩耗した時点で、他の未摩耗の周溝にワークの周縁部を嵌合させることができる。

【0012】ところで、上記のように、洗浄装置の稼働率向上に寄与するチャック部材は、高耐摩耗性及び高摩擦係数を有する素材であればよく、その一例として、請求項3の発明は、請求項1又は請求項2に記載の洗浄装置において、各チャック部材を、発泡ウレタンで形成した構成としてある。

【0013】また、チャック回転機構で駆動するチャック部材が多いほど、ワークを確実且つ高速に回転させることができる。そこで、請求項4の発明は、請求項1ないし請求項3のいずれかに記載の洗浄装置において、チャック回転機構は、全てのチャック部材を回転させるものである構成とした。

【0014】また、棒状ブラシはワーク表面に接触しながら回転するものであればよく、その一例として、請求項5の発明は、 請求項1ないし請求項4のいずれかに記載の洗浄装置において、棒状ブラシは、その表面に弾性素材で形成された多数の凸部を有する構成とした。かかる構成により、棒状ブラシの多数の凸部が回転しながらワーク表面に弾性的に接触して、ワーク表面を確実に洗浄する。また、他の棒状ブラシの例として、請求項6の発明は、請求項1ないし請求項4のいずれかに記載の洗浄装置において、棒状ブラシは、植毛ブラシである構成とした。かかる構成においても、植毛ブラシの毛が回転しながら、ワーク表面に接触して、ワーク表面を確実に洗浄する

【0015】上記棒状ブラシは、その軸周りで回転する が、その軸方向に揺動させることを除外するものではな い。このため、請求項7の発明は、請求項5又は請求項 6に記載の洗浄装置において、ブラシ回転機構は、棒状 ブラシを軸周りに回転させると共に、棒状ブラシの一部 が少なくともワークの外周面側にはみ出るように棒状ブ ラシを揺動させるものである構成とした。かかる構成に より、棒状ブラシの揺動によってはみ出た棒状ブラシの 一部が少なくともワークの外周面を洗浄する。

【0016】ところで、棒状ブラシの揺動速度の大きさ によっては、ワークの表面半径方向に傷が付くおそれが ある。そこで、請求項8の発明は、請求項7に記載の洗 浄装置において、棒状ブラシのワークに対する接触点が ワークの略周方向に軌跡を描くように、棒状ブラシの揺 動速度をワークの回転速度よりも遅く設定した構成とし てある。かかる構成により、ワーク表面に生じる傷はワ ークの周方向に軌跡を描くこととなる。

【0017】また、ワークには、磁気ディスクなどのよ うにドーナッツ状の形状のものもある。そこで、請求項 9の発明は、請求項7又は請求項8に記載の洗浄装置に 20 おいて、ワークは、ドーナツ状の円盤体であり、ブラシ 回転機構は、棒状ブラシの後端部がワークの外周面側に はみ出し、且つ棒状ブラシの先端部がワークの内周面側 にはみ出るように棒状ブラシを揺動させるものである構 成とした。かかる構成により、ドーナッツ状のワークの 外周面側にはみ出した棒状ブラシの後端部で、ワーク外 周面が洗浄され、ワークの内周面側にはみ出した棒状ブ ラシの先端部側でワーク内周面が洗浄される。

【発明の実施の形態】以下、この発明の実施の形態につ 30 いて図面を参照して説明する。図1は、この発明の一実 施形態に係る洗浄装置を一部破断して示す側面図であ る。図1に示すように、この実施形態の洗浄装置はドー ナッツ状のワークである磁気ディスクWの外周縁部をチ ャックする3本のチャック部材1-1~1-3と、これ らチャック部材1-1~1-3の全てを駆動回転させる チャック回転機構2と、磁気ディスクWの上下面に接触

[0018]

して回転可能な一対の棒状ブラシ3-1,3-2と、こ れら棒状プラシ3-1,3-2をその軸周りに回転させ るブラシ回転機構4と、磁気ディスクWの上下面に純水 40 を噴射するノズル5-1,5-2とを具備し、これらの 機構が装置筐体10に組み付けられた構成となってい る。

【0019】各チャック部材1-1~1-3は、図2に 示すように、ステンレス製の軸11にローラ12が固着 され、軸11の下端にギア13が固着された構造となっ ている。ローラ12は、柔軟性と高耐摩耗性と高摩擦係 数とを有した硬度40の発泡ウレタンによって円筒状に 形成されており、その直径は磁気ディスクWの直径の略 には、ローラ12の長さ方向に5つの周溝14が一定間 隔で凹設されている。この周溝14は、磁気ディスクW の外周縁部を嵌合させるための溝であり、その溝幅もは 磁気ディスクWの厚さと略等しく設定され、断面溝形状 は磁気ディスクWの外周縁部の湾曲に対応して略半円形 状に形成されている。このような3本のチャック部材1

-1~1-3は、図3に示すように、チャック回転機構 2の収納室10aの上面に中心軸Lを中心として120

* 間隔で立設され、ベアリング15で回転自在に支持さ 10 れている。ただし、チャック部材1-1は、中心軸し方 向に進退することができるように取り付けられている。 図4は、チャック部材1-1の取付構造を示す断面図で

ある。図4に示すように、チャック部材1-1は、収納 室10aの内側に配されたスライダ16にベアリング1

5を介して回転自在に立設されている。 スライダ16 は、収納室10aの上面に上記中心軸し側に向けて穿設 された一対の長孔10b,10bに嵌合した凸部16

a, 16aをその上面両端部に有しており、これら凸部 16a, 16aの上端の幅広部16b, 16bが長孔1 0b, 10bに係合している。また、スライダ16の下

面には、雌ネジ16cを有した凸部16dが形成されて いる。そして、収納室10aの内側に、雄ネジ17aを 回転軸とするモータ17が固定され、雄ネジ17aがス ライダ16の雌ネジ16cに螺入されている。これによ

り、モータ17により雄ネジ17aを正回転させること で、チャック部材1-1がスライダ16と共に長孔10 bに沿って中心軸Lに近付くように移動し、雄ネジ17

aを逆回転させることで、チャック部材1-1が中心軸 しから離れるように移動する。

【0020】上記のような3本のチャック部材1-1~ 1-3を同時に駆動回転させるチャック回転機構2は、 図1及び図5に示すように、モータ20とモータ20の 回転軸21の上端部に固着されたギア22とを有してお り、ギア22が3本のチャック部材1-1~1-3のギ ア13の中心に位置して、3つのギア13に噛み合って いる。これにより、モータ20を駆動させ、ギア22を 回転させることで、チャック部材1-1~1-3が同方 向に同速度で回転する。

【0021】一方、棒状ブラシ3-1,3-2は、図1 に示すように、磁気ディスクWの半径方向を向くように 配されており、その表面には、凸部としての多数のイボ ・30が突設されている。図6は、各棒状ブラシ3-1 (3-2)を示す側面図である。棒状プラシ3-1(3 -2)は、軸31の先端部にスポンジ32を取り付けて 固着した構造となっており、スポンジ32の長さS1 は、磁気ディスクWの外周面W1と内周面W2との距離 よりも長めに設定されている。また、イボ30の直径及 び高さはそれぞれ4mmに設定され、このようなイボ3 Oが2mm間隔でスポンジ32の表面に千鳥状に多数突 1/3に設定されている。このようなローラ12の表面 50 設されている。かかる構造の棒状ブラシ3-1,3-2

の軸31は、図1に示すように、ブラシ回転機構4側に 水平に延出しており、その後端部がベアリング40を介 してブラシ回転機構4の筐体4 aの正面に回転自在に取 り付けられている。なお、図7に示すように、正面視に おいて、棒状ブラシ3-2の軸心は、棒状ブラシ3-1 の軸心よりも若干右側にずれて配されている。これによ り、棒状プラシ3-1,3-2のスポンジ32,32先 端部側のイボ30-2,30-2が磁気ディスクWの中 心孔内に入り込んだときに、イボ30-2,30-2同 士が干渉しないようになっている。このため、棒状ブラ シ3-2の先端が棒状ブラシ3-1の先端よりも若干突 出している。

【0022】ブラシ回転機構4は、棒状ブラシ3-1, 3-2の軸31後端に固着されたギア41,42とモー タ43とを有している。具体的には、筐体4aの底面に 固定されたモータ43の回転軸がギア42の中心部に直 結され、ギア42がギア41に噛み合っている。これに より、モータ43を駆動させることで、棒状ブラシ3-1,3-2がギア41,42と共に互いに逆方向に回転 する。さらに、このブラシ回転機構4は、棒状ブラシ3 20 -1,3-2を磁気ディスクWの半径方向に揺動させ て、スポンジ32の後端部を磁気ディスクWの外周面W 1側(図6参照)にはみ出させ且つスポンジ32の先端 部を内周面W2側にはみ出させる揺動部6を装備してい る。図8は、揺動部6の構造を一部破断して示す部分側 面図であり、図9はその平面図である。図1に示すよう に、筐体4aの下側にはスライダ44が取り付けられ、 このスライダ44が側面視し字状の台座70上に固着さ れたレール45に嵌合され、筐体4aがレール45に沿 って移動できるようになっている。そして、図8及び図 30 9に示すように、この筐体4 aの背面にブラケット60 が突設され、レバー61の先端部がこのブラケット60 にピン62を介して回転自在に連結されている。また、 レバー61の後端部は、台座70上に固定されたモータ 63の回転軸に固着された円板体64に回転自在に連結 されている。具体的には、レバー61の後端が円板体6 4の回転中心Pから2mmだけ偏心した位置にピン65 を介して円板体64に連結されている。これにより、モ ータ63を駆動させることで、円板体64が回転し、レ バー61の後端が直径4mmの円を描いて回転すること となり、この結果、筐体4 a 全体が4 m m の距離を往復 運動し、棒状プラシ3-1, 3-2が4 mmの距離を揺 動運動する。

【0023】このようなブラシ回転機構4を載せた台座 70は、図1に示すように、昇降筐体7a内でスライド するようになっている。すなわち、台座70の下側にス ライダ71が取り付けられ、このスライダ71が昇降筐 体7aの底面に固定されたレール72に嵌合されてい る。そして、昇降筐体7aの内側に固定されたシリンダ 7のピストンロッド73の先端部が台座70の後面部分 50 せながら、チャック部材1-1~1-3と棒状ブラシ3

8

に連結されている。これにより、シリンダ7のピストン ロッド73を伸縮させることで、ブラシ回転機構4が台 座70と共にレール72に沿ってスライドし、棒状ブラ シ3-1,3-2のスポンジ32の磁気ディスクW上下 面への接触と離反とを可能にしている。

【0024】また、昇降筐体7aはジャッキ8で支持さ れており、昇降筐体7aの両側面(図1の表及び裏側の 面)に図示しないスライダが設けられている。そして、 これらスライダが装置筐体10の側面10c(図1の表 及び裏側の面)に取り付けられたレール80に嵌合して いる。これにより、ジャッキ8を用いて昇降筐体7aを 昇降させることで、棒状ブラシ3-1,3-2の上下方 向の位置を調整することができる。

【0025】なお、ノズル5-1,5-2は、チューブ 50を介して図示しないポンプに連結されており、この ポンプからの純水を磁気ディスクWの上下面に噴射する ようになっている

【0026】次に、この実施形態の洗浄装置の使用例に ついて説明する。一般に、ワークの研削又は研磨作業ラ インでは、ワークの研削又は研磨工程、洗浄工程、乾燥 工程の順で作業が実行される。ここでは、この実施形態 の洗浄装置を上記作業ラインの洗浄工程で使用する場合 について説明する。

【0027】まず、図10に示すように、モータ17の 雄ネジ17aを逆回転させてチャック部材1-1を中心 軸し(図3参照)から離れるように移動させると共に、 シリンダ7のピストンロッド73を縮めて、棒状ブラシ 3-1, 3-2を昇降筐体7a側に引っ込めておく。そ して、図11に示すように、研磨された磁気ディスクW を運んできたロボットアーム9が磁気ディスクWの外周 縁部をチャック部材1-2,1-3におけるローラ12 の最上段の周溝14に嵌合させたときに、モータ17の 雄ネジ17aを正回転させてチャック部材1-1を中心 軸Lに近付け、チャック部材1-1の最上段の周溝14 を磁気ディスクWの外周縁部に嵌合させて、磁気ディス クWを3本のチャック部材1-1~1-3によって3点 支持する。このとき、磁気ディスクWに若干の押圧力が 加わる位置にチャック部材1-1を静止させておく。 【0028】そして、図12に示すように、ロボットア

40 ーム9が磁気ディスクWを離して引っ込むと略同時にシ リンダフを駆動させ、ピストンロッドフ3を伸ばして棒 状プラシ3-1,3-2を磁気ディスクW側に移動させ る。すると、棒状プラシ3-1,3-2のスポンジ32 が磁気ディスクWの上下面にそれぞれ接触しながら磁気 ディスクWの中心方向に移動するので、棒状ブラシ3-1,3-2のスポンジ32が磁気ディスクWの外周面W 1から内周面W2に渡って接触した時点でシリンダ7の 駆動を停止させる。この状態で純水をノズル5-1.5 -2 (図1参照) から磁気ディスクWの上下面に噴射さ

20

-1,3-2とを駆動する。すなわち、チャック回転機 構2のモータ20を駆動して、チャック部材1-1~1 -3を同速で回転させ、ブラシ回転機構4のモータ43 を駆動して棒状ブラシ3-1,3-2を互いに逆回転さ せると共に、モータ63を駆動させて、棒状プラシ3-1,3-2を磁気ディスクWの半径方向に揺動させるこ とにより、磁気ディスクWの上下面を洗浄する。

【0029】ここで、洗浄時におけるチャック部材1-1~1-3と棒状ブラシ3-1,3-2との動作を詳し く説明する。モータ20を駆動させると、ギア22と噛 10 み合った3つのギア13が同方向に回転し、各ローラ1 2が同方向に同速度で回転することとなる。このとき、 磁気ディスクWがチャック部材1-1~1-3のローラ 12の周溝14で挟持され、しかも、ローラ12が高摩 擦係数を有した発泡ウレタンで形成されているので、ロ ーラ12の回転が磁気ディスクWに確実に伝達される。 したがって、磁気ディスクWの外周縁部が周溝14内で 滑ってローラ12が空回りするということはない。この 結果、チャック部材1-1~1-3の回転速度を例えば 300rpmに設定することで、磁気ディスクWは10 Orpmという高速な回転を行う。

【0030】一方、棒状ブラシ3-1,3-2において は、ブラシ回転機構4のモータ43を駆動させると、モ ータ43の回転軸に直結したギア42が回転して、ギア 42に噛み合ったギア41が回転する。この結果、棒状 ブラシ3-1,3-2のスポンジ32が磁気ディスクW の上下面に接触しながら互いに逆方向に回転する。具体 的には、図13に示すように、棒状ブラシ3-1,3-2のスポンジ32の大部分のイボ30-1が弾性的に縮 んで磁気ディスクWの上下面に接触し、スポンジ32の 30 後端部分のイボ30が磁気ディスクWの外周面W1に接 触する。したがって、図13の矢印に示すように、外径 を磁気ディスクWの直径Rの1/4に設定した棒状ブラ シ3-1, 3-2のスポンジ32を例えば1200rp mの速度で磁気ディスクWを送り出す方向に回転させる と、イボ30の磁気ディスクWに対する相対速度は下記 (1)式で表される速度以上になる。1200×2pR $/4-100\times2pR=200\times2pR$ … (1) すなわ ち、スポンジ32の大部分のイボ30が200×2pR 以上の分速度で磁気ディスクWに接触して磁気ディスク Wの上下面を洗浄する。

【0031】上記動作と並行して、図12に示す揺動部 6のモータ63が駆動されると、円板体64が回転して 筐体4a全体が2秒間で4mmの距離を往復し、棒状プ ラシ3-1,3-2のスポンジ32が2秒間で4mmの 揺動運動を行う。このとき、スポンジ32のイボ30の 直径が4mmに設定されているので、磁気ディスクWの 外周面W1と内周面W2とが棒状ブラシ3-1,3-2 のイボ30によって洗浄される。図14は、イボ30の

1.0

側面図である。棒状ブラシ3-1(3-2)のスポンジ 32が揺動する前は、図14の実線で示すように、スポ ンジ32の後端部側のイボ30-1が磁気ディスクWの 外周面W1に接触している。この状態で、スポンジ32 を磁気ディスクWの半径方向に4mmだけ移動させる と、図14の破線で示すように、イボ30-1が外周面 W1に接触しながら、磁気ディスクWの上下面方向に向 うと共に、スポンジ32の先端部側のイボ30-2が内 周面W2に接触しながら磁気ディスクWの中心孔内に入 り込む。そして、スポンジ32を4mmだけ引き戻すこ とで、イボ30-1とイボ30-2とが外周面W1と内 周面W2とにそれぞれ接触しながら実線で示す位置に戻 ることとなる。このようにして、磁気ディスクWの外周 面W1と内周面W2とがイボ30-1,30-2によっ て確実に洗浄される。

【0032】ところで、上記のようにスポンジ32を揺 動させると、イボ30と磁気ディスクWの表面との間に 入り込んだ砥粒等によって、磁気ディスクWの表面に半 径方向の傷が付くおそれがある。しかし、この実施形態 では、高速回転するスポンジ32を低速で揺動させるた め、磁気ディスクWの半径方向への傷は発生しない。す なわち、磁気ディスクWの外径が3.5インチ(約90 mm) であるとすると、上記(1) 式から、イボ30の 周方向の相対分速度は約113040mm以上である。 これに対して、イボ30の半径方向への移動速度は1秒 間に4mmであるので、分速度は240mmであり、イ ボ30の周方向の分速度は半径方向の分速度の471倍 以上にもなる。このため、イボ30と磁気ディスクWと の間に入り込んだ砥粒等による傷の軌跡は、磁気ディス クWの円周に沿って形成される。

【0033】上記のように、磁気ディスクWの上下面と 外周面W1及び内周面W2の洗浄を所定時間行った後、 チャック回転機構2のモータ20とブラシ回転機構4の モータ43と揺動部6のモータ63とを停止させて、図 11に示すように、シリンダ7を用いて棒状ブラシ3-1,3-2を昇降筐体7a側に引っ込め、乾燥工程に磁 気ディスクWを運ぶためのロボットアーム9がこの磁気 ディスクWを握んだ時点で、図10に示すように、モー タ17の雄ネジ17aを逆回転させてチャック部材1-1を中心軸しから離す。

【0034】以後、ロボットアーム9によって研磨工程 から順次運ばれてくる未洗浄の磁気ディスクWについて 上記と同様の洗浄を行う。ところで、チャック部材1-1~1-3のローラ12の周溝14で磁気ディスクWを 挟持して、磁気ディスクWを高速回転させるので、周溝 14の摩耗が問題となるが、ローラ12が高耐摩耗性の 発泡ウレタンで形成されているので、周溝14が短時間 で摩耗することはない。そして、最上段の周溝14を長 時間使用した結果、周溝14が摩耗し、磁気ディスクW 外周面W1及び内周面W2に対する洗浄動作を示す概略 50 の回転に支障をきたすおそれが生じた場合には、図15

40

に示すように、ロボットアーム9によって磁気ディスク Wを次段の周溝14に嵌合させるように設定すると共に、ジャッキ8を用いて昇降筐体7a全体を下げ、棒状ブラシ3-1,3-2の位置合わせを行うことで、磁気ディスクWの正常な高速回転駆動と洗浄とを継続することができる。

【0035】このように、この実施形態の洗浄装置によ れば、磁気ディスクWを高速回転させることができるの で、その分洗浄時間を短縮することができ、洗浄作業効 率の向上を図ることができる。また、チャック部材1-10 1~1-3のローラ12を発泡ウレタンで形成したの で、周溝14の摩耗が非常に少なく、この結果、チャッ ク部材1-1~1-3の交換頻度を減少させることがで き、洗浄装置の稼働率の向上を図ることができる。しか も、5つの周溝14をローラ12に凹設して、順次使用 することができるようにしたので、ローラ12の寿命を 5倍に延長させることができ、洗浄装置の稼働率の飛躍 的な向上を図ることができる。また、棒状ブラシ3ー 1.3-2の揺動運動によって磁気ディスクWの外周面 W1と内周面W2をも洗浄することができるので、外周 20 面W1,内周面W2を洗浄するための専用の機構を特設 する必要がなく、その分、装置の小型化とコストダウン とを図ることができる。さらに、洗浄時における傷は磁 気ディスクWの周方向にのみ付くので、ビットエラー等 のない高品質な磁気ディスクWを提供することができ

【0036】なお、この発明は、上記実施形態に限定さ れるものではなく、発明の要旨の範囲内において種々の 変形や変更が可能である。例えば、上記実施形態では、 磁気ディスクWを洗浄する場合について説明したが、ウ 30 エハなどのワークについても同様に効率的な洗浄を行う ことができる。また、3本のチャック部材1-1~1-3の全てを駆動回転させる構成としたが、1本又は2本 のチャック部材のみを駆動回転させ、残りのチャック部 材を従動回転させる構成としてもよい。また、チャック 部材1-1~1-3のローラ12を発泡ウレタンで形成 したが、ローラ12は高耐摩耗性と高摩擦係数とを有す る素材で形成すればよく、素材に限定があるものではな い。また、上記実施形態では棒状ブラシ3-1,3-2 の回転を磁気ディスクWを送り出す方向に設定したが、 棒状ブラシ3-1,3-2を逆方向に回転させるように 設定してもよい。棒状ブラシ3-1,3-2の回転速度 と磁気ディスクWの回転速度との差が零でなければよ く、これらの回転方向は任意である。また、棒状ブラシ 3-1, 3-2のスポンジ32を4mmの距離だけ揺動 させる構成としたが、例えば6mmの距離を揺動させる 等、イボ30が磁気ディスクWの外周縁部,内周縁部に はみ出すように揺動させればよい。さらに、上記実施形 態では、棒状プラシとしてイボ30を突設したスポンジ 32を軸31に取り付けた部材を用いたが、軸31の先 50

1.2

端部に植毛ブラシを取り付けたものを用いてもよい。 【0037】

【発明の効果】以上詳しく説明したように、請求項1の発明によれば、チャック回転機構によりチャック部材の回転数を上げることで、ワークを高速回転させることができるので、洗浄作業効率を向上させることができるという効果がある。また、チャック部材の摩耗が非常に少ないので、従来の洗浄装置のように短時間でチャック部材の周溝が摩耗してワークが傾き、回転しなくなるということもなく、ワークの適正な回転を長時間継続することができる。この結果、チャック部材の交換頻度が少なくなり、洗浄装置の稼働率を向上させることができる。さらに、ワークの半径方向に傷が付かないので、高密度磁気ディスクなどのワークにおいて、ビットエラーが生じない高品質なワークを提供することができる。

【0038】また、請求項2の発明によれば、一の周溝が摩耗してもチャック部材を交換することなく、他の周溝を用いてワークを適正に回転させることができるので、チャック部材の寿命が周溝の数に比例して長くなり、その分、洗浄装置の稼働率を飛躍的に向上させることができるという効果がある。

【0039】また、請求項5及び請求項6の発明によれば、ワーク表面の半径方向への傷の発生を回避することができるだけでなく、凸部や毛によって確実な洗浄が可能となる。

【0040】また、請求項7の発明によれば、ワーク表面を洗浄することができるだけでなく、棒状ブラシの一部でワークの少なくとも外周面を洗浄することができるので、従来の洗浄装置のようにワークの外周面を洗浄するための特別な機構を必要とせず、この結果、装置の小型化とコストダウンとを図ることができる。

【0041】また、請求項8の発明によれば、棒状ブラシのワークの少なくとも外周面を洗浄することができるだけでなく、半径方向の傷の発生を略完全に回避することができる。

【0042】さらに、請求項9の発明によれば、磁気ディスク等のドーナッツ状のワークに対しても、その内周面と外周面とを棒状ブラシで洗浄することができる。

【図面の簡単な説明】

10 【図1】この発明の一実施形態に係る洗浄装置を一部破断して示す側面図である。

【図2】チャック部材を示す断面図である。

【図3】3本のチャック部材の配置状態を示す斜視図である。

【図4】移動可能なチャック部材の取付構造を示す断面 図である。

【図5】チャック回転機構のギアとチャック部材のギア との噛合状態を示す平面図である。

【図6】棒状ブラシを示す側面図である。

【図7】棒状ブラシの配置状態を示す正面図である。

13

【図8】揺動部の構造を一部破断して示す部分側面図で ある。

【図9】揺動部を示す平面図である。

【図10】チャック部材と棒状ブラシの離反状態を示す 断面図である。

【図11】チャック部材による磁気ディスクの挟持状態 を示す断面図である。

【図12】磁気ディスクの洗浄状態を示す断面図であ

態を示す側面図である。

【図14】イボによる磁気ディスク外周面及び内周面の 洗浄動作を示す概略側面図である。

14

【図15】新しい周溝での洗浄状態を示す断面図であ る。

【図16】従来の洗浄装置の一例を示す平面図である。

【図17】図16の矢視A-A断面図である。

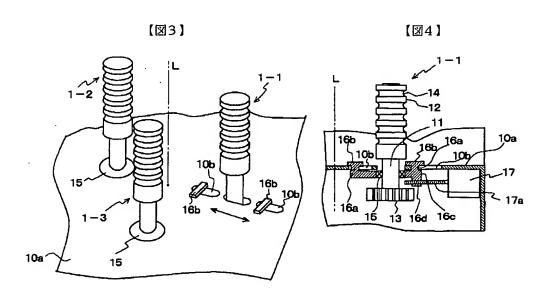
【図18】ローラの溝の摩耗状態を示す断面図である。

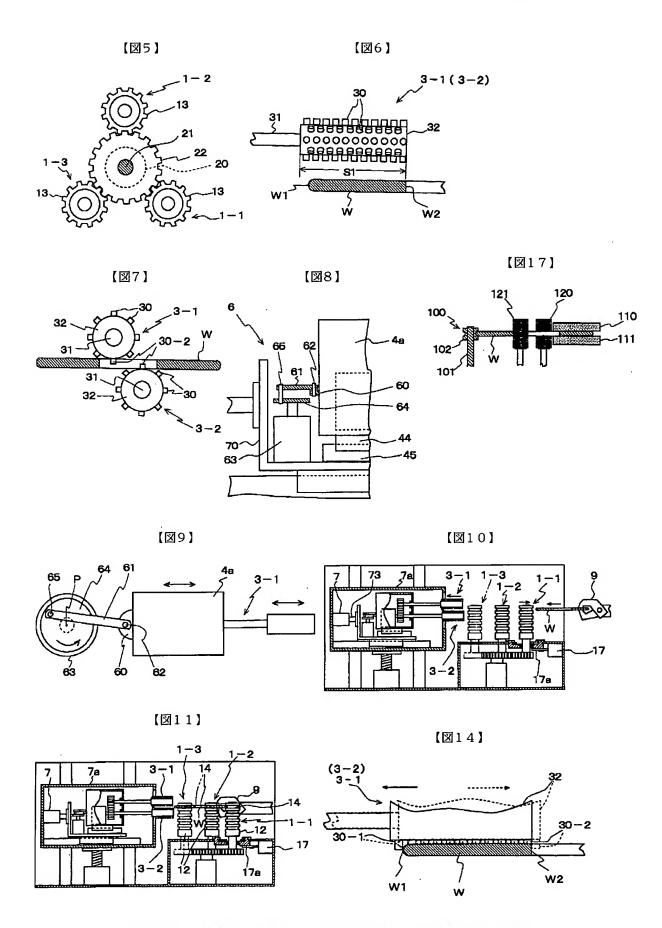
【図19】トラックのビットエリアと傷の形成方向を示 す平面図である。

【符号の説明】

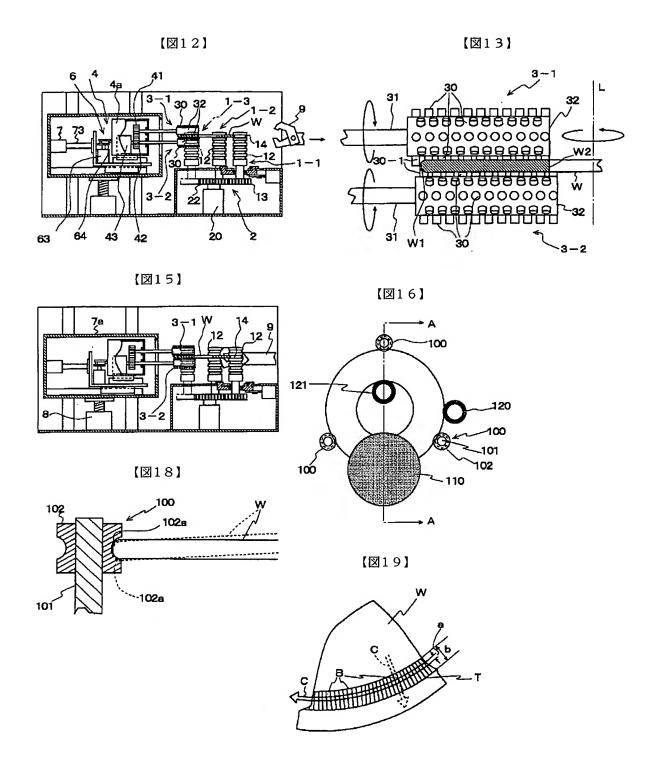
1-1~1-3…チャック部材、 2…チャック回転機 【図13】棒状ブラシのイボと磁気ディスクとの接触状 10 構、 3-1,3-2…棒状ブラシ、 4…ブラシ回転 機構、 6…揺動部、 12…ローラ、 14…周溝、 30…イボ、 32…スポンジ、 W…磁気ディス 2.

【図1】 【図2】 ブラシ回転機構 棒状プラシ 1-3, 5-1 W 磁気ディスク 摇動部6 チャック部材 (1-2, 1-3)7a **-50** 5-2 13 `50 72-·10a 71 10c 45 44 16 42 チャック回転機構





◯BGBGGCHG >∛♦♦ ↑MO•X□■B BGCCGCG



PAT-NO: JP411179646A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 11179646 A

TITLE: CLEANING DEVICE

PUBN-DATE: July 6, 1999

INVENTOR-INFORMATION:

.

NAME COUNTRY
YASHIKI, HIROSHI N/A
INOUE, YUSUKE N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY SPEEDFAM CO LTD N/A

APPL-NO: JP09365029

APPL-DATE: December 19, 1997

INT-CL (IPC): B24B029/00, G11B023/50

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To enable a workpiece to rotate at a high speed for a

long time, also without providing a particular mechanism, by a simple structure, make <u>cleaning</u> of an external/internal <u>peripheral</u> surface of the

workpiece possible, and further avoiding the generation of a flaw in the radial

direction of the workpiece.

SOLUTION: A chuck member 1-1 to 1-3 chucking a peripheral edge
part of a

magnetic $\underline{\text{disk}}$ W is driven to rotate by a chuck rotary mechanism 2, also a

bar-shaped <u>brush</u> 3-1, 3-2, while rotated by a <u>brush</u> rotary mechanism 4, by its

swivel part 6, is swiveled in the radial direction of the magnetic disk W.

Concretely, the $\underline{\text{roller}}$ of the chuck member 1-1 to 1-3 is formed of foaming

urethane, in the surface of the $\underline{\text{roller}}$, a plurality of $\underline{\text{peripheral}}$ grooves are

recessingly provided. The bar-shaped <u>brushes</u> 3-1 to 3-2 are formed by mounting

a sponge 32 having many warts 30 in a tip end part of a shaft 31. By the

swivel part 6, the sponge 32 is swiveled so as to protrude the wart 30 in a tip

end part $\underline{\text{side}}$ in an internal $\underline{\text{peripheral}}$ surface $\underline{\text{side}}$ of the magnetic $\underline{\text{disk W}}$ and

the wart 30 in a rear end part <u>side in a peripheral</u> surface <u>side</u> of the

magnetic disk W.

,

COPYRIGHT: (C) 1999, JPO